



技术要求：

1. 绝缘电阻：5000M @500V
2. 介电耐压：300V
3. 密封漏率：1.013x10⁻³Pa·cm³/S
4. 使用寿命：500次
5. 温度范围：-65 ~+155
6. 镀层厚度：0.5μm软金

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

装配图

HN-LP4-0.6-2.54(9-4)

成都恒利泰科技有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期
----	----	-------	----	----

设计	M		标准化	
----	---	--	-----	--

审核				
----	--	--	--	--

工艺			日期	
----	--	--	----	--

图样标记	重量	比例
------	----	----

		6:1
--	--	-----

共	页	第	页
---	---	---	---

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd